



MITTWOCH, 24. JUNI 2026

# Intelligente Halbleiterfertigung

## Technologie & Wettbewerbsvorteile

### Agenda

Zeit	Vortragsthemen
09:30 – 10:00 Uhr	<b>Get together</b>
10:00 – 10:10 Uhr	<b>Begrüßung</b> Überblick Siemens Semiconductor Deutschland
10:10 – 10:30 Uhr	<b>Gastbeitrag Silicon Saxony Geschäftsführer Frank Bösenberg</b> Deutschlands Halbleiterzukunft gemeinsam gestalten
10:30 – 11:00 Uhr	<b>IT/OT Integration</b> Vernetzung und Optimierung der Datenlandschaft
11:00 – 11:15 Uhr	<b>Pause</b>
11:15 – 11:45 Uhr	<b>Simulation &amp; Digital Twins</b> Fabrik virtuell abbilden und vorab optimieren
11:45 – 13:15 Uhr	<b>Mittagspause und Microfair</b>
13:15 – 13:45 Uhr	<b>AI – Einsatz künstlicher Intelligenz</b> Innovationstreiber in der Prozessindustrie
13:45 – 14:15 Uhr	<b>Betriebskostenoptimierung</b> Nachhaltiger und energieeffizienter Gebäudebetrieb
14:15 – 14:45 Uhr	<b>Prozessleitsystem PCS 7</b> Best Practice Sharing – eMaxx
14:45 – 15:30 Uhr	<b>Microfair und Ende der Veranstaltung</b>